## ⑲ 日本国特許庁(JP)

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-264317

@Int_Cl_1	<b>.</b>	識別記号	庁内整理番号		❷公開	昭和63年(198	38)11月1日
B 29 C B 22 D	45/26 17/22		6949-4F Q-8414-4E R-8414-4E				
# B 22 C B 29 C	9/06 33/10 33/38		C-6977-4E 8415-4F 8415-4F	審査請求	未請求	発明の数 2	(全4頁)

**図発明の名称** 通気性金型およびその製造法

②特 額 昭62-97453

②出 願 昭62(1987)4月22日

**砂発 明 者 鈴 木 常 夫 富山県黒部市三日市3015** 

**砂発 明 者 松 島 秀 幸 富山県下新川郡朝日町窪田369** 

①出 顋 人 吉田工業株式会社 東京都千代田区神田和泉町1番地

砂代 理 人 弁理士 小松 秀岳 外1名

#### 明細響

#### 1. 発明の名称

通気性金型およびその製造法

#### 2. 特許請求の範囲

- (1) ステンレス系粉末とホウ素または金属ホウ 化物との成形焼結体であり、密層と相層とに 分かれた多孔質通気構造となっていることを 特徴とする通気性金型。
- (2) ステンレス系粉末とホウ素または金属ホウ化物との混合物に、乾燥固化過程で蒸発性のあるパインダーを混合してなる泥しょうを、型内に流し込んで振動を与えながら固化成形し、乾燥後、真空中にて焼結することを特徴とする通気性金型の製造法。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は金属又は合成樹脂の射出成形に有用な通気性金型およびその製造法に関する。

[従来の技術]

射出成形時におけるエアーの巻込みが製品に

与える影響が大きい。そのためエアーベント、 エアーベントピース等の通気性金属を金型の一 部に取付けて対処しているが、完全対策とはい えない。また真空射出機等もあるが、コスト的 に問題である。

## [発明が解決しようとする問題点]

現在、市販されている通気性金属は射出成形用としてエアーペントピース等のような機械的強度のないものであり、直接これを用いてキャピティとして型彫しても射出金型としては適かない。射出用金型としては、①立体型彫加工ができること、②射出に耐える機械的性質を有すること、の2点が必要である。

本発明は射出用金型として要求されるこれらの2点を充分満足し、しかも通気性のある金型を提供し、真空射出機によらなくても、エアーの巻込みのない製品を得んとするものである。

## [問題点を解決するための手段]

本発明の第1発明はステンレス系粉末とホウ 紊または金属ホウ化物との成形焼結体であり、 密閣と相層とに分かれた多孔質通気構造となっていることを特徴とする通気性金型である。.

上記金属ホウ化物としては、IV a族のTi、 Zr、Va族のNb、Ta、VIa族のCr、 Mo、Wのホウ化物が用いられる。

ホウ素と金属ホウ化物の使用量は 0.1~6 wt %の範囲が適当である。又、粒度は10 µ以下のものを使用することが望ましい。ステンレス系物末としてはマルテンサイト系、オーステナイト系、フェライト系のいずれでもよい。例えばが出硬化型SUS 630、焼入れ、焼戻し可能なSUS 440等を使用する。ステンレス系粉末は金型として使用時の目詰りを起さないため 400メッシュ添過のものがよい。

またこの金型は後述の泥しよう鋳込みと振動によりつくられるため、型の底面近くに第1図に示すように密図 1ができ、流し込み面近くには粗層 2ができて、いわゆる二重圏となる。

密暦 1の面を射出成型の際の内面側にして金型をつくると、射出溶融物が空孔に入って目詰

ない個心ウェイトなどにより振動を与えながら 固化成形する。振動により泥しょう中の比較的 比重の大きいものは型枠 3の底部に集まって、 密暦 1を形成し、流し込み面近くは比較的比重 の小さいものが多くなり租層 2を形成する。こ の場合振動時間と生成する密層の第3回に示立 関係を有する。一つの試験結果を第3回に示シュ 第3回はステンレス系的末として 400メッシュ 通過のものを用いプロック高さ18m/m のものを 鋳込んだ場合のものである。

かかる成形体を乾燥後真空焼結すると、密胸 1は焼結後の機械的強度が強くなり空孔率が小 さいものができ粗層 2は機械的強度は低下する が、空孔率の大きいものができる。焼結温度は 1160~1200℃の範囲が適当である。

泥しょうに用いる乾燥固化過程で蒸発性のあるパインダーとしては、エチルシリケートなどで代表されるシリカゾルあるいはコロイダルシリカなどが用いられる。

通常泥りょう鋳込みの場合には、水分吸収が

りとなることが少く、又、機械的強度が高いので、射出時の圧力で破損することがない。又、 金型の外面側を和層 2とすることによって通気 性がよくなる。

第2発明はステンレス系約末とホウ素または 金属ホウ化物との混合物に、乾燥固化過程で蒸 発性のあるパインダーを混合してなる泥しょう を、型内に流し込んで振動を与えながら固化成 形し、乾燥後、真空中にて焼結することを特徴 とする通気性金型の製造法である。

すなわちこの製造法の発明では原材料混合物を記しょう鋳込みにより成形するので、焼成後の寸法収縮を見込めば、最終型寸法に近いものが得られ、加工量を最小限にとどめることができる。又、モデルがあればそれを転写することが可能であり、放電加工、カッター加工等の型彫も行わずに耐久射出型として使用できる企型が得られる。

そして、第2図に示すように弾性体 4により 保持された型枠 3に泥しょうを鋳込み、図示し

必要であるため、型枠として石こう型等の水分 吸収串の高い材質のものを用いているが、本発 明の場合はシリカゾルあるいはコロイダルシリ カを使用するため硬化速度が速く、木枠でも金 枠でもすべての枠材が使用できる。

記しょうを用いるため焼成後の寸法収縮を見込めば、最終型寸法に近いものが得られ、加工型も最小限にとどめることができる。又、模型があればそれをそっくり転写することが可能であり、放電加工、カッター加工等の型彫を行う必要がないので、耐久射出型として使用することができる。

#### [実施例]

次に実施例並びに比較例について説明する。 実施例1

ステンレス系粉末としてSUS 630の粉末を使用する。その粒度は 400メッシュ通過のものを使用した。これに 0.9wt%のBを添加混合した混合粉末を350g使用した。

上記混合粉末にエチルシリケートに倣(例え

はHCI)を混合して得た珪酸ソルを粉末母に 対し15~30wt%混合してスラリー化し、これを 容積が80mm×80mm×40mmの型枠に流し込んで6 分間振動をかけながら厚さ15mmに成形した。こ のとさ型枠内底部にできる密層の深さは 4㎜で あった。

これを乾燥後脱型し、真空にて1190℃で1時 開焼結した。

#### 比較例1

Bを添加しない以外は実施例1と同様にして 成形体を得た。

上記実施例1および比較例1における製品の 焼結温度と空孔率との関係を示すグラフが第4 図である。実施例1の場合は比較例1に比して より低温で焼結が進み、低空孔率となる。又、 焼結温度と析出硬化処理後の抗折力との関係を 示すグラフが第5図である。実施例1の場合は 比較例1の場合に比して低温で抗折力が向上す

つぎに実施例1および比較例1で作製した型

等においては油抜けの穴を金型につけておかな ければ型彫の部分に切削油が介在するため、型 面形状が正確に転写されないという欠点がある が、本発明に係る金型の場合、油遇しが可能で あるため上記欠点を補うことができる。

### [発明の効果]

本発明に係る金型は密層と租蹬とに分かれた 彫りを施せば強度が大であるため繰返し使用に のものが使用できる。 よっても型崩れしない。又、型面の孔に射出溶 融物が入って目詰りを起すことが少く、しかも 粗層側は通気性が大であるから、型内面に空気` が残留することがなく型面を射出成型品表面に 精密に転写することができる。

又、太発明方法は泥しょう鋳込みにより製造 するため、焼成後の寸法収縮を予め見込んでお けば、最終型寸法に近いものが得られ、最終的 な加工量を最小限にとどめることが可能である。 そして振動成形によって粗層と密層とよりなる 成形体に容易に成形することができる。

で亜鉛ダイカストの射出を行った。それぞれ表 面に型彫を行ったが、実施例1の場合は密層側 に型彫を行った。

実施例1のものは破壊せずに2万回以上の射 出成型が可能であったが、比較例1のものは型 彫位細部分の破壊が見られた。

又、実施例1の場合は通気性があるため通常 鋼材の型に較べ低圧射出でも充分に射出可能で あり、成形品の鋳肌も良好であった。

#### 実施例2

Bの代りにTiBzを 3wt%添加した以外は 実施例1と同様にした。この場合も実施例1と 周様の結果が得られた。

#### 実施例3

Bの代りにWBを 3wt%添加した以外は実施 例1と同様にした。この場合も実施例1と同様 の結果が得られた。

以上の実施例は射出型を主目的として記述し ・たが、本発明に係る金型はアルミニウム等の軟 質材のプレス型にも有効である。つまりプレス

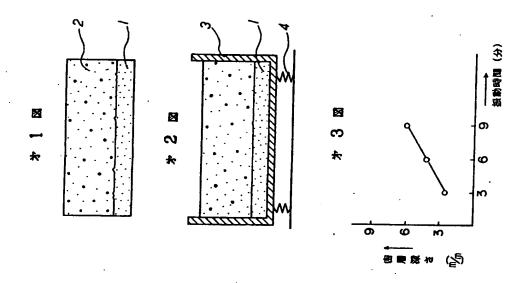
ホウ素または金属ホウ化物をステンレス系粉 末とともに用いることにより、より低温で理想 的な空孔率と機械的強度の高いものが得られる。

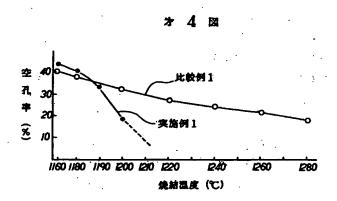
通常泥しょう鋳込みの場合には水分吸収が必 要であるため、型枠として石こう型等の水分吸 収串の高い材質のものを用いているが本発明の 場合は硬化剤として珪酸ゾルを使用するため、 多孔性通気構造となっており、密層側に微網型 硬化速度が速く木型でも金型でもすべての型材

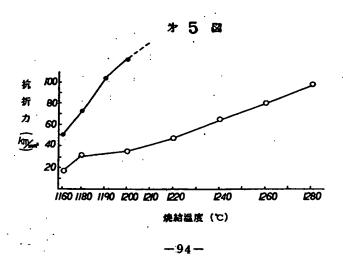
#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明金型の一例の説明図、第2図 は問製造法の説明図、第3図は本発明製法にお ける振動時間と密層深さの関係を示すグラフ、 第4図は焼粘温度と空孔率との関係を示すグラ フ、第5図は焼精温度と抗折力との関係を示す グラフである。

1…密層、 2…相層、3 …型枠、 4…弾性体。







# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-264317

(43) Date of publication of application: 01.11.1988

(51)Int.Cl.

B29C 45/26 B22D 17/22

// B22C 9/06

B29C 33/10 B29C 33/38

(21)Application number: 62-097453

(71)Applicant: YOSHIDA KOGYO KK <YKK>

(22)Date of filing:

22.04.1987

(72)Inventor: SUZUKI TSUNEO

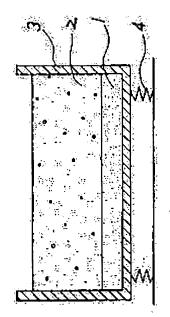
MATSUSHIMA HIDEYUKI

## (54) POROUS MOLD AND MANUFACTURE THEREOF

## (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a porous mold useful for injection molding of metal or synthetic resin by a constitution wherein the mold is formed in a state of being separated into a dense layer and a coarse layer.

CONSTITUTION: Slurry prepared by mixing a mixture of stainless steel-based powder and boron or metal boride with binder, which evaporates during drying and solidifying processes, is cast in a frame 4 supported by elastic bodies 4 so as to be solidified and molded while being vibrated. Due to viblation, material having comparatively large specific gravity in the slurry gathers to the bottom of the frame 3 so as to form a dense layer 1. Material having comparatively small specific gravity gathers to the casting surface of the frame 3 so as to form a coarse layer 2. The resultant compact is sintered under



vacuum after drying, resulting in turning the dense layer 1 into a structure wherein the mechanical strength becomes strong and the void ratio is small, and the coarse layer 2 into a structure wherein the mechanical strength is not so strong and the void ratio is large. The resultant mold has a porous or air permeable structure. Due to the large strength of the dense layer, when fine engraving is applied on the dense layer side, no mold collapsing occurs even after repeated use.

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]